



## 平成 30 年 5 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信〔日本基準〕(非連結)

平成 29 年 12 月 26 日

上 場 会 社 名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>  
 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011  
 四半期報告書提出予定日 平成 30 年 1 月 12 日 配当支払開始予定日 平成 30 年 2 月 6 日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 30 年 5 月 期 第 2 四 半 期 の 業 績 (平成 29 年 6 月 1 日 ~ 平成 29 年 11 月 30 日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30 年 5 月 期 第 2 四 半 期	33,789	11.2	2,409	15.9	2,446	21.6	1,656	21.0
29 年 5 月 期 第 2 四 半 期	30,390	8.6	2,077	3.8	2,011	1.8	1,368	2.2

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30 年 5 月 期 第 2 四 半 期	51.55	—
29 年 5 月 期 第 2 四 半 期	42.58	—

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30 年 5 月 期 第 2 四 半 期	87,534	56,926	65.0
29 年 5 月 期	79,574	55,637	69.9

(参考)自己資本 30 年 5 月 期 第 2 四 半 期 56,926 百万円 29 年 5 月 期 55,637 百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29 年 5 月 期	—	13.00	—	13.00	26.00
30 年 5 月 期	—	14.00	—	—	—
30 年 5 月 期 (予想)	—	—	—	14.00	28.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成 30 年 5 月 期 の 業 績 予 想 (平成 29 年 6 月 1 日 ~ 平成 30 年 5 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	72,500	20.3	4,430	20.0	4,370	20.0	2,950	20.5	91.82

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年5月期2Q	35,497,183株	29年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	30年5月期2Q	3,368,786株	29年5月期	3,368,610株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年5月期2Q	32,128,445株	29年5月期2Q	32,128,760株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】3ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調が継続いたしました。

半導体シリコンウエハは、好調なメモリデバイス向けの需要に加え、ロジックデバイス向けの需要も好調なことから、生産は引き続き高水準で推移いたしました。また、当社の主要なユーザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資にも活発な動きが見られました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は337億8千9百万円と前年同四半期比11.2%の増収となり、営業利益は24億9百万円(前年同四半期比15.9%増)、経常利益は24億4千6百万円(同21.6%増)、四半期純利益は16億5千6百万円(同21.0%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、旺盛な半導体需要に支えられ、主力の300mmウエハを中心に高水準の生産を継続いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する説明

## ①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して79億5千9百万円増加し、875億3千4百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により66億7千万円増加し、306億7百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加12億3千8百万円等により、569億2千6百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は216億2千2百万円となり、前事業年度末に比べ8億8千万円の増加となりました。営業活動の結果得られた資金は36億4千1百万円となりました。これは売上債権の増加37億2千6百万円等による資金の減少があったものの、減価償却費30億7千1百万円、仕入債務の増加25億2千8百万円等により資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は21億円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出25億6百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用した資金は6億6千万円となりました。これは配当金の支払4億1千7百万円等があったことによるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、半導体業界の活況を背景として半導体事業部・産商事業部ともに好調な業績が見込まれることから、通期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日(平成29年12月26日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年11月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	26,742	27,622
受取手形及び売掛金	20,512	24,239
商品及び製品	776	202
仕掛品	443	490
原材料及び貯蔵品	1,573	1,578
その他	1,660	2,037
貸倒引当金	△8	△5
流動資産合計	51,699	56,165
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	10,598	14,646
その他(純額)	15,032	14,554
有形固定資産合計	25,631	29,201
無形固定資産		
	555	485
投資その他の資産		
その他	1,693	1,688
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	1,687	1,682
固定資産合計	27,875	31,368
資産合計	79,574	87,534
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,604	17,133
短期借入金	100	100
未払法人税等	970	841
引当金	62	33
その他	5,453	9,623
流動負債合計	21,190	27,731
固定負債		
長期借入金	300	250
退職給付引当金	1,439	1,390
その他	1,007	1,235
固定負債合計	2,746	2,876
負債合計	23,937	30,607

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	22,690	23,929
自己株式	△4,762	△4,763
株主資本合計	55,530	56,768
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	102	162
繰延ヘッジ損益	5	△3
評価・換算差額等合計	107	158
純資産合計	55,637	56,926
負債純資産合計	79,574	87,534

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年6月1日 至平成29年11月30日)
売上高	30,390	33,789
売上原価	27,013	29,946
売上総利益	3,376	3,842
販売費及び一般管理費	1,299	1,433
営業利益	2,077	2,409
営業外収益		
受取利息	2	1
受取配当金	4	4
その他	14	32
営業外収益合計	21	38
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	87	—
その他	0	0
営業外費用合計	87	1
経常利益	2,011	2,446
特別利益		
固定資産売却益	2	10
受取保険金	20	—
特別利益合計	22	10
特別損失		
固定資産除売却損	11	37
減損損失	11	—
その他	34	—
特別損失合計	56	37
税引前四半期純利益	1,976	2,419
法人税、住民税及び事業税	557	695
法人税等調整額	51	67
法人税等合計	608	762
四半期純利益	1,368	1,656



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	1,976	2,419
減価償却費	1,620	3,071
減損損失	11	—
受取利息及び受取配当金	△7	△6
支払利息	0	0
為替差損益 (△は益)	77	0
売上債権の増減額 (△は増加)	1,101	△3,726
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,386	521
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,131	2,528
その他	51	△403
小計	5,086	4,404
利息及び配当金の受取額	8	6
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△167	△769
保険金の受取額	20	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,946	3,641
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	6,100	6,000
有形固定資産の取得による支出	△2,248	△2,506
有形固定資産の売却による収入	527	424
無形固定資産の取得による支出	△13	△8
その他	△20	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,654	△2,100
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△50	△50
配当金の支払額	△417	△417
その他	△95	△192
財務活動によるキャッシュ・フロー	△562	△660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△77	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,652	880
現金及び現金同等物の期首残高	16,124	20,742
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,776	21,622

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報  
前第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	11,851	18,538	—	30,390	—	30,390
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	—	956	958	△958	—
合計	11,853	18,538	956	31,349	△958	30,390

当第2四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	13,959	19,829	—	33,789	—	33,789
セグメント間の内部売上高 又は振替高	14	—	2,504	2,518	△2,518	—
合計	13,974	19,829	2,504	36,308	△2,518	33,789